EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01025586

PUBLICATION DATE

27-01-89

APPLICATION DATE

22-07-87

APPLICATION NUMBER

62181117

APPLICANT: HITACHILTD;

INVENTOR:

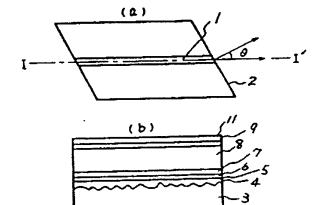
KAYANE NAOKI;

INT.CL.

H01S 3/18

TITLE

PHOTO-SEMICONDUCTOR DEVICE



ABSTRACT :

PURPOSE: To form a photo-semiconductor device of which edge surface reflectance is decreased by slanting the edge surface to form an oblique angle to the direction of stripes.

CONSTITUTION: A diffraction grating 4 having a cycle of 238nm and a height of 30nm is formed on an InP substrate 3. The diffraction grating 4 is a so-called phase shift diffraction grating whose cycle of recess and projection is reversed at the center of the device, and is shaped by electron beam exposure. Then InGaAsP guide layer 5, InGaAsP active layer 6, InGaAsP buffer layer 7, P-type InP layer 8 and P-type InGaAsP cap layer 9 are formed successively in multi- layer structure by liquid phase epitaxial method. After this, SiO₂ coating 10 is accumulated onto the surface of the cap layer 9 and the stripe region is selectively eliminated. Then vaporization is conducted to form Au/Cr electrode 11 on the surface and Au/Ga/Ni electrode 12 on the back surface. Au and SiO2 are eliminated using resist as a protective coat then layers of InP and InGaAsP 3-9 are removed by use of reactive ion beam which contains bromine to form a slanting edge surface 2. It is possible thereby to control a reflectance to less than 0.5% by selecting the angle θ to more than 5°.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩ 公開特許公報(A) 昭64-25586

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和64年(1989)1月27日

H 01 S 3/18 7377-5F

未請求 発明の数 1 審査請求 (全3頁)

49発明の名称 光半導体素子

> ②特 願 昭62-181117

願 昭62(1987)7月22日 22出

伸 70発明者 辻

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 ⑫発 明 者 岡 井 誠

作所中央研究所内

樹 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 明 者 根 73発

作所中央研究所内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所. 人 の出 願

勝男 外1名 ⑪代 理 弁理士 小川

1. 発明の名称

光半導体素子

2. 特許請求の範囲

1. 光電界の及ぶ範囲に周期的な屈折率の変化が 生じた妻子において、その導放路形状がストラ イブ状をなしており、その少なくとも一端面が ストライプ方向に対し斜角となることを特徴と する光半導体素子。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は光通信用の半導体レーザ、光増幅器等 に用いられる光半導体素子に関する。

〔従来の技術〕

從来、分布帰還型構造における端面反射率を低 波する方法としては、端面を屈折率のほぼ等しい 結晶材料で埋め込んだ窓構造が特開昭58-105586 母に述べられている.

特に1/4シフト型DFBシーザ構造における 端面反射率制御の必要性は、昭和60年度電子通 信学会、半導体・材料部門全国大会講演論文集、 分冊1、第124頁において論じられている。

(発明が解決しようとする問題点)

上記従来技術は窓構造の存在のために光フアイ パなど外部導波路との結合損失が大きいという問 題があつた。本発明は上記問題点を回避しつつ、 協而の反射率を低下させた光半導体素子を提供す ることを目的としてなされたものである。

(問題点を解決するための手段)

上記目的は、弟子の端面方向をストライプ方向 に対して斜角をなすように構成することにより達 成される。

(作用)

進波路に閉じ込められた光のモードの境面にお ける各位相が反転するようになれば、導波路に結 合する反射波は存在しなくなり、反射率をOとす ることが出来る。ストライプの幅をW、光閉じ込 め率をΓ、周期をΛとすると、この角度θは

$$\theta \simeq \tan^{-1} \left(\frac{\Lambda / 2}{W / \Gamma} \right)$$

である.

発扱波長 1.55 μ m の D F B ν ー ザ で は Λ = 238 n m 、 W = 1 μ m , Γ = 0.8 と な る た め 、 θ = 5.4 度となる。

〔実施例〕

1の実施例と同様な多層構造を得た後、表面からがある。 表面を関い込んだメサスト P 相談を類した。 この後除去部に半絶なみながはなる。 この後第1のを第1のを第2回(b)。 この後第1ののなが例は 対象を関いた。 でのながができる。 他端ですが、がら野関面上にチンに、発光ストルを関いて、発光ストルを関いて、発光ストルをできるが、カーシャのスペクトルをモニターし、発展した。 フッグ波長に一致する点に 厚厚を制御した。

ア暦7 (μ ~ ~ 1 · 3 μ m , 0 · 1 μ m 厚) 、 P型In P 図 8 (3 μ m 厚 · キャリア漁度 1 × 10 ¹⁸ cm ⁻⁸)、 P型In Ga As P キャップ暦 9 (λ · ~ 1 · 15 μ m , 0 · 2 μ 厚 · キャリア漁度 1 × 1 0 ¹⁸ cm ⁻⁸) を連続的に形成し多層構造を得た。次いでSiO₂膜1 0 を C V D 法によりキャップ暦 9 の表面に堆積し、ストライプ部のみを選択的に除去した後、表面に A u / C r 電極 1 1 裏面に A u / G a / N i 配極 1 2 を 蒸着法により形成した第1 図 (b) · この後、レジストを保護膜としてイオンミリング法により A u , SiO₂を除去し、次いで臭素を含む反応性イオンビームを用いて I n P , In Ga As P の 各 層、 3 ~ 9 を除去し、斜角端面 2 を形成した。角度 8 を 5 * 以上に選ぶことにより反

In Ga As P の各層、 3 ~ 9 を除去し、斜角螭面 2 を形成した。角度 8 を 5 °以上に選ぶことにより反射率は 0 . 5 %以下におさえることが出来た。 しきい値における発振スペクトルを観測したところ、発振は回折格子の周期で定まるブラッグ波長と完全に一致することがわかり、反射率低下の効果を確認した。

第2図に第2の実施例を示す。本実施例では第

グ波段と一致する点で15dBの光増幅が観察された。

[発明の効果]

本発明によれば、端面の反射率を 0.5 %以下に制御できるため、DFB レーザの発振モード及び光増幅器の増額波長を安定化できるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)は本発明の一実施例の上面図、(b)は(a)図のI~I′線縦断面図、第2図(a)は他の実施例の上面図、(b)は(a)図のII~II′線機断面図を示す。

代理人 弁理士 小川勝男



